Al-Ir 系 1/0 近似結晶の構造・電子物性 における Cu 元素固溶効果

Cu-doping Effect on Structural and Electronic Properties of the Al-Ir Cubic Quasicrystalline Approximant

東大新領域 <u>岩崎祐昂</u>,北原功一,木村薫 Dept. Adv. Mater. Sci. UTokyo <u>Yutaka Iwasaki</u>, Koichi Kitahara and Kaoru Kimura

日本物理学会2018春 理科大野田キャンパス

今回の対象物質: Al-Ir系近似結晶(C相)

Al-Ir系近似結晶(C相): Al₂₁₋₂₂Ir₈ per u.c. ▶Ir正二十面体クラスターが構造単位



Al-Ir系近似結晶の結晶構造と超格子

Mihalkovičの計算: Irクラスター内部のAIがオーダー⇒超格子化



Marek Mihalkovič and C. L. Henley: Phys. Rev. B 88 (2013) 64201.

Al-Ir系近似結晶の結晶構造と超格子

Mihalkovičの計算: Irクラスター内部のAIがオーダー⇒超格子化

10-phase (oP60) 9.5-phase (oA236) クラスター内部に10個のAI クラスター内部に平均9.5個のAI AI10個 AI9個 AI10個

Marek Mihalkovič and C. L. Henley: Phys. Rev. B 88 (2013) 64201.

Al-Ir系(C相)とAl-Cu-Ir系近似結晶(C2相)

C₂相

- ・Al-Cu-Ir系状態図においてC相の隣接相
- ・C相の2×2×2の超格子構造



Y. Grin et.al. Z. Kristallogr. 212 439 (1997)

J. Dshemuchadse et.al. Intermetallics 23 337 (2013)

Al-Ir系(C相)とAl-Cu-Ir系近似結晶(C2相)

C₂相☆ クラスター内部の原子が交互にオーダー⇒超格子化



Al-Ir系(C相)とAl-Cu-Ir系近似結晶(C2相)

・超格子:電子/構造的に不安定な不定比化合物が エネルギー的に安定化するように形成

☆Al-Ir系近似結晶における構造変化の起源は?



Y. Grin et.al. Z. Kristallogr. 212 439 (1997)

J. Dshemuchadse et.al. Intermetallics 23 337 (2013)



☆Al-Cu-Ir系で幅広い組成域を持つC相において XRD、密度、組成分析、ゼーベック係数から、 結晶構造と電子状態の組成依存性を調べる





試料作製

- ・仕込み組成: Al_{73.3-x}Cu_xlr_{26.7}(x=0-7)
- ・アーク溶解:アルゴン雰囲気、収率98wt.%以上
- ・通電焼結(PCS): アルゴン雰囲気, @50 MPa, 1473 K, 20 min
- ・熱処理: アルゴン雰囲気, @1423 K, 48 h

試料評価

- ・相同定・格子定数: 粉末X線回折法(XRD)&Le Bail解析
- ・組成分析:走査電子顕微鏡を用いた特性X線分析(SEM-EDX)
- ・密度: ヘリウム置換法, @Room Temp.
- ・ゼーベック係数: 定常温度差法, @350-850 K

XRD & 格子定数a



無置換試料(x=0)におけるXRDの超格子ピーク

- ・x=0のXRDパターンは2×2×2の超格子で指数付け可
- ・9.5-phaseとピーク位置がよく一致(格子定数は実験値に固定)



XRDの超格子ピークと組成依存性

►Cuを固溶させると超格子ピークの強度が減少



無置換試料(x=0)のゼーベック係数(S)と電子状態

・第一原理計算から9.5,10-phaseのSを計算⇒無置換試料と比較
 ☆無置換試料のゼーベック係数は9.5-phaseと同様の傾向を示す
 ⇒電子構造はフェルミエネルギーより上に擬ギャップをもつ



ゼーベック係数(S)の組成依存性

- ・すべての試料でSは金属的な温度依存性∝1/キャリア密度
- ゼーベック係数が正の値⇒ホールが多数キャリア

⇒AIがCuで置換されるときはホールドープによりSは減少するはず...



単位胞当たりの原子数(N)

- ・Nは密度・分析組成・格子定数より計算
- ☆Cu濃度xが増えるとNも増加

格子定数の異常増加⇒Cuがクラスター内部に侵入型固溶



Discussion of N and Fermi energy (E_F)



ゼーベック係数のCu濃度依存性

- ・ゼーベック係数はCu 0-3%で増大、Cu 4-7%で減少
- <u>侵入型固溶が支配的</u>@1–3% and <u>置換型固溶が支配的</u>@4–7% =電子ドープ =ホールドープ



単位胞当たりの価電子状態数と価電子数

- n_{eff}=n_{2band}-n_e:有効キャリア数を実験値と9.5-phaseの計算値を比較
- ・n_{eff}が一定に保たれるように原子数を変化⇒電子的に安定化
- 原子数の変化に応じて構造を安定化するために超格子化



単位胞当たりの n_{2band}=2×(5t+4c-b): 価電子状態数* n_e: 価電子数 (Al: 3個, Cu: 11個, lr: 9個) n_{eff}=n_{2band} - n_e:<u>有効キャリア数</u> 擬ギャップに対する フェルミエネルギーの位置 t=遷移金属数, c=クラスター数,

*K. Kitahara *et.al*, J. Phys. Soc. Japan. 84 (2015) 14703.

まとめと今後の課題

- •Al_{73.3-x}Cu_xlr_{26.7}(x=0–7)の構造・熱電物性を調べた
 - Cu原子がクラスター内部に侵入型固溶することが分かった
 - ・ 侵入型固溶により超格子の対称性が変化することが分かった
 - •x=0,1は2×2×2のC底心
 - •*x*=2は2×2×2のFCC
 - x≥3は超格子なし
 - ・侵入型固溶したCuが電子ドーパントとして働くことにより ゼーベック係数の増加がみられた
 - ・侵入型固溶は系の有効キャリア数を一定に保つために起きていると考えられる⇒電子的安定化
 - 他の幅広い組成域をもつアルミ基準結晶・近似結晶において
 も同様の構造任意性や電子的安定化が示唆される(課題)